

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Patentschrift ® DE 196 42 506 C 1

(51) Int. Cl.6: C 04 B 41/85

> C 04 B 35/58 C 04 B 35/577 C 04 B 35/84



DEUTSCHES

PATENTAMT

Aktenzeichen:

196 42 506.9-42

Anmeldetag:

15. 10. 96

Offenlegungstag:

Veröffentlichungstag

23. 10. 97

der Patenterteilung:

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(73) Patentinhaber:

SIBCO GmbH, 01917 Kamenz, DE

(74) Vertreter:

Ilberg, Roland, Dipl.-Ing.; Weißfloh, Ingo, Dipl.-Ing. (FH), 01474 Schönfeld-Weißig

(72) Erfinder:

Jährig, Heinz-Peter, Dr.-Ing., 01920 Bernbruch, DE; Winzler, Hans-Werner, 01917 Kamenz, DE; Kokužkin, Boris J., Moskau/Moskva, RU; Rodnova, Valeria V., Moskau/Moskva, RU

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

> 44 09 377 A1 US 54 41 762

US 31 89 477 93 20 026 A

DE-Z.: cfi/Ber. OKG 1992, 445-460;

- (3) Erzeugnis auf der Basis von Kohlenstoff und Kohlenfaserstoffen, Karbiden und/oder Di-Karbiden und Verfahren zu seiner Herstellung sowie Verwendung des Erzeugnisses
- Die Erfindung betrifft ein Erzeugnis auf der Basis von Kohlenstoff, Kohlenfaserstoffen, Karbiden und/oder Di-Karbiden für wärmebeständige, verschleißfeste Anwendungsprofile, wie z. B. Bremsscheiben und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Erfindungsgemäß besteht das Erzeugnismaterial aus einem Basismaterial A und einer Schutzschicht B, die wie folgt zusammengesetzt sind: Basismaterial A: C + SiC + Cu + Si₃N₄ + BN und Schutzschicht B: HfC + SiC + B₄C + HfN \div BN + Si₃N₄ + HfB₂ + HfSi₂.

¿ΩΩCID· <DE

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein temperaturbeständiges, hochfestes Erzeugnis auf der Basis von Kohlenstoff, Kohlenfaserstoffen, Karbiden und/oder Di-Karbiden unter Anwesenheit von Kupfer für verschleißunterworfene und/oder maßgenaue Anwendung, wie Bremsscheiben, Lagerschalen, Führungen, Lehrdornen u.ä. sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung.

Kohlenstoff hat bekanntlich eine bestimmte Grundfe- 10 stigkeit. Bei Raumtemperatur reaktionsträge, beginnt er bei Temperaturen höher 673 K an der Luft zu oxidieren, was sich nachteilig auf die Festigkeit als Trägermaterial auswirkt. Mit anderen Worten, mit höherer Temperaturbeanspruchung des Materials sinkt seine Festigkeit 15 infolge erhöhter Oxidation sowohl der Außenoberfläche als auch der verbliebenen, ungeschützten inneren Oberfläche des Materials.

Aus der DE 44 09 377 A1 ist bereits ein warmebeständiges, verschleißfestes Material, enthaltend 25-60 Ge-20 wichtsprozent Siliziumkarbid, 5-20 Gewichtsprozent Kupfer, 0,2-2,0 Gewichtsprozent Eisensilicide, 0,2-2,0 Gewichtsprozent Mangansilizide, 0,2-4,0 Gewichtsprozent Eisenkarbide, 0,2-4,0 Gewichtsprozent Mangankarbide, 0,1-0,8 Gewichtsprozent einer festen Lö- 25 hohen mechanischen Beanspruchungen gewachsen sein. sung von Kupfer in Mangan und ergänzend auf 100 Gewichtsprozent reinen Kohlenstoff in Form von Graphit bekannt. Die Herstellung erfolgt, indem der Graphit mit einer offenen Porosität von 20-55% bei einer Temperatur von 1770-2270 K in einer Lösung getränkt 30 wird, die 5-10 Gewichtsprozent Eisen-Mangan-Anteile, 5-20 Gewichtsprozent Kupfer-Anteile und auf 100 Gewichtsprozent ergänzend Silizium-Anteile enthält.

Dieses Material eignet sich einerseits für verschleißbeanspruchte Bauteile, wie Bremsscheiben, Führungen, 35 Lagerschalen und andererseits zur Herstellung maßgenauer Produkte, wie Endmaße oder Lehrdorne. Für die noch wesentlich festeren Strukturen, die Kohlenfaserstoffe als Basismaterial bieten würde, eignet sich das vorbeschriebene Material und Verfahren jedoch nicht, 40 des Materials verhindert werden.

- 1. nur eine Arbeitstemperatur von maximal 1670-1720 K möglich ist. Darüber hinaus sinkt die Festigkeit des Materials extrem.
- 2. sich an der Oberfläche des Materials immer MnSi₂ in MnO + SiO₂ umwandeln kann, was zur Bildung von weniger festen Zonen an der Oberfläche führt und
- besitzt, jedoch eine geringere Biege- und Bruchfestigkeit aufweist, was die Qualität der Oberfläche nachteilig beeinflußt.

basiert, wie gesagt, auf auf Graphit. Bei der Herstellung des Materials bauen sich um die Poren des Graphits Karbidverbindungen (Metall x Silizium) bzw. komplizierte Karbidverbindungen mit Metallen (Metall I x Silizium × Metall II × Silizium) auf.

Dabei verbleiben jedoch in Abhängigkeit der Prozeßparameter und Prozeßdauer im Innern der Poren noch bis zu 20% freie Räume, die das Eindringen von gasförmigem Sauerstoff in die Tiefe des Materials begünstigen, was bedeutet, daß es zu einer Oxidation in den 65 tieferen Schichten des Trägermaterials kommen kann.

Ganz ähnliche Verhältnisse würde man bei Verwendung von Kohlenfaserstoffen als Trägermaterial vorfin-

den. Hier würden sich um die Fasern des C-C-Materials herum Karbide bilden, die im Innern des Materials die Zwischenräume auffüllen. Dabei würden sowohl die Längsfasern als auch die Querfasern des Materials einbezogen. Allerdings verblieben auch hier in den Zwischenräumen noch 10-20% freie Räume übrig, die eine Oxidation des Kohlenstoffs und damit Qualitätseinbuße des Konstruktionsmaterials zuließen.

Aus K. J Hüttinger/P. Greil "Keramische Verbundwerkstoffe für Höchsttemperaturanwendungen": cfi/ Ber. DKG 69 (1992) No. 11/12, S. 445 ff sind Verbundwerkstoffe für Höchsttemperaturanwendungen grundsätzlich bekannt, die auch einen Teil der Stoffe, aus denen die Basis- bzw. Schutzschicht der vorliegenden Anmeldung zusammengesetzt ist, verwenden, jedoch wird das Problem der Mikrorisse und des wirksamen Oxidationsschutzes bei Temperaturen über 1800 – 2000 K bisher nicht sicher beherrscht.

Weiter ist aus der WO 93/20026 eine elektrochemische Zelle auf Basis von Kohlenstoff oder Graphit bekannt, die mit einer Oxidationsschutzschicht aus Boriden, Siliciden, Nitriden, Carbiden usw. geschützt ist, und durch Aufstreichen oder Infiltrieren dieser Stoffe hergestellt ist, jedoch muß die so geschützte Zellwand keinen

Aufgabe der Erfindung ist es, ein neuartiges Erzeugnis zu entwickeln und herzustellen, daß, ausgehend von dem vorbekannten Material, verbesserte Eigenschaften besitzt und technologisch vorteilhaft hergestellt werden kann. Insbesondere soll durch die mögliche Verwendung von Kohlenfaserstoffen als Basismaterial die Festigkeit, insbesondere die Oberflächenfestigkeit, weiter erhöht und durch Verwendung spezieller Metalle zur Karbidbildung die Wärmebeständigkeit weiter erhöht werden, die Oxidationsgeschwindigkeit des Materials verlangsamt bzw. in den tieferen Schichten überhaupt unterbunden sowie eine damit einhergehende Rißbildung in Erzeugnissen bei mechanisch starkbelasteter und häufig zugleich temperaturbeanspruchter Nutzung

Die Herstellungstechnologie soll ferner den Aufbau einer prozeßgesteuerten Schutzschichtendicke ermöglichen.

Die Aufgabe bezüglich der Qualität des Erzeugnisses wird gelöst, indem die Oberfläche seines Materials und dessen Poren "geschlossen" werden. Dies wird durch die Bildung von Karbiden auf der Materialoberfläche erreicht, z. B. durch die Bildung von Siliziumkarbid x Hafniumkarbid; Siliziumkarbid × Molybdänkarbid; Si-3. MnSi2 selber zwar eine hohe Abriebfestigkeit 50 liziumkarbid × Borkarbid, die eine wirksame Schutzschicht gegen das Eindringen von Luftsauerstoff in das Innere des Erzeugnisses bilden und zugleich die Oberflächenfestigkeit bedeutend erhöhen. Bei Verwendung schwerschmelzender Metalle zur Karbidbildung, wie Das Ausgangsmaterial nach der o.g. DE-44 09 377 A1 55 Molybdän, Zirkonium, Tantal, Hafnium, Wolfram u. a., verbessert sich weiterhin die Temperaturbeständigkeit des Materials gegenüber der des eingangs genannten Materials. Das erfindungsgemäß hergestellte Erzeugnis beruht auf einem Material, das aus einem "Basismaterial" A und einer "Schutzschicht" B besteht, die wie folgt zusammengesetzt sind:

> Basismaterial A: $C + SiC + Cu + Si_3N_4 + BN$ Schutzschicht B: $HfC + SiC + B_4C + HfN + BN + Si_3N_4 + HfB_2 +$ HfSi₂.

Der einbezogene Anteil Kupfer in reiner Form in die Zusammensetzung des Grundmaterials führt zu einer verbesserten Wärmespeicherfähigkeit des Material und verhindert eine Erhöhung der Materialtemperatur über die Umgebungstemperatur hinaus. Außerdem wird die 5 Abriebsfestigkeit des Materials erhöht.

Bezüglich des Herstellungsverfahrens wird die Aufgabe nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 4 gelöst. Weitere, vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Ansprüchen 5 bis 13 angegeben.

Die Behandlung des Materials unter Silizium- und Stickstoffatmosphäre führt dazu, daß ein Teil des Hafniums und Bors in Form von HfSi2, HfN, BN und BC aus der Schutzschicht in die oberen Schichten des Basismaterials eindringt. Das führt zu einer Mischschicht zwi- 15 schen dem Basismaterial A und der Schutzschicht B, die wiederum Rißbildungen in der Schutzschicht B bei Nutzung des Erzeugnisses bei hohen Temperaturen verhin-

Die Bildung leichtlösbarer Oxide (SiO2, BmOn) infolge 20 weiterer Umwandlungen unter sauerstoffhaltiger Atmosphäre verschließt die offenen Poren im Basismaterial A und verhindert das Eindringen von gasförmigem Sauerstoff in die Tiefe des Materials, d. h., es wird eine Oxidation in den tieferen Schichten des Basismaterials 25 A verhindert

Die vorliegende Technologie gestattet es, die Stärke der Schutzschicht B in Abhängigkeit der Prozeßparameter zu steuern. Bei Notwendigkeit kann eine Schutzschicht B bis zu einer Stärke von 0,5-1,0 mm erzeugt 30

Weiterhin erschwert die stufenweise Oxidation in der Schutzschicht B die Oxidation allgemein, was die Oxidationsgeschwindigkeit wesentlich verringert.

Die Erfindung soll anhand eines Ausführungsbeispiels 35 näher erläutert werden.

Herstellung

Zunächst wird der Kohlenstoff des vorgeformten 40 Rohlings mit einer Porösität von 15-50% als Basismaterial mit einer Masse von Silizium, Bor, Kupfer und Molybdän oder einem anderen Schwermetall wie Zirkonium, Hainium, Wolfram und Tantal infiltriert oder getränkt. Dabei haben die Elemente folgende Anteile: 2-7 Gewichtsprozent Bor,

10-20 Gewichtsprozent Kupfer,

5-10 Gewichtsprozent schwerschmelzbare Metalle

(Molybdän, Zirkonium, Hafnium, Wolfram).

Bei der Reaktion in einem Vakuumofen gehen die 50 verschiedenen Elemente in bestimmter Reihenfolge Verbindungen ein: Zuerst bilden sich Siliziumkarbid und danach Borkarbid. Dabei formiert sich Siliziumkarbid x Borkarbid mit einem Anteil an Siliziumkarbid von 95-98 Gewichtsprozent.

Bei Material auf Graphitbasis bilden sich die Verbindungen der Elemente in folgenden Gewichtsverhältnis-

Kohlenstoff zu Karbid zu Siliziden oder Di-Siliziden wie 1:(0,5-1,2):(0,12-0,3) und

Material C-C-Basis wie 1:(0,35-0,9):(0,12-0,3).

Allgemein kann deshalb ein Verhältnis von 1 Anteil Kohlenstoff zu (0,4-1,2) Anteilen Karbide und zu (0,10-0,30) Anteilen Silizide und Di-Silizide festgestellt 65 Si: Hauptelement, verbindet alle anderen Elemente unwerden.

Der Herstellungsprozeß vom Rohling zum fertigen Erzeugnis erfolgt unter Sauerstoffausschluß in vier Verfahrensschritten:

1. Verfahrensschritt:

Im Vakuumofen erfolgt bei einer Temperatur von 2190-2220 K und einem Druck von 60-400 Pa eine Massezunahme des getränkten Rohlings auf 15-150%. Der Rohling darf keine Tränkfehler auf der Oberfläche in Form von geronnenen Tropfen der Lösung aufweisen. Anschließend erfolgt eine Zwischenkühlung. Erforderlichenfalls ist der Rohling erneut zu erwärmen und wiederum zwischenzukühlen.

Verfahrensschritt:

Es wird eine Paste, bestehend aus einem Pulver und einem organischen Bindemittel, hergestellt Das Pulver ist aus Hafnium (60-80%), amorphem Bor (5-15%) und Kohlenstoff (Rest zu 100%) zusammengesetzt. Das organische Bindemittel ist eine 5-15% wäßrige Lösung von Natrium-Karboxylmethylzellulose. Diese Paste wird in einer gleichmäßigen Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche des Rohlings nach vollendetem 1. Verfahrensschritt aufgetragen.

3. Verfahrensschritt:

Der mit Paste behandelte Rohling wird bei einer Temperatur T<360 K bis zur völligen Ausscheidung der Feuchtigkeit getrocknet.

4. Verfahrensschritt:

Anschließend wird der Rohling einer Wärmebehandlung in Silizium- und Stickstoffatmosphäre unterzogen. Dabei werden folgende Schritte durchgeführt:

110

1.60

....

4a) Erwärmung auf T=1870-2020 K mit einem Temperaturgradienten von 100-150 K/h;

4b) Halten der Temperatur T=1870-2020 K im Verlaufe von 15-120 Minuten;

4c) Erwärmen der Temperatur auf T=2120-2220 K mit einem Temperaturgradienten von 100-130 K/h;

4d). Halten dieser Temperatur im Verlaufe von 15-20 Minuten:

4e) Abkühlung auf eine Temperatur von 870 – 1070 K mit einem Temperaturgradienten von 100-300 K/h.

Im Ergebnis einer solchen Behandlung erhält man ein Erzeugnis aus einem Material, das aus einem Basismaterial A und einer Schutzschicht B besteht, die wie folgt zusammengesetzt sind:

Basismaterial A:

 $C + SiC + Cu + Si_3N_4 + BN$ und

Schutzschicht B:

 $HfC + SiC + B_4C + HfN + BN + Si_3N_4 + HfB_2 +$ 55 HfSi₂.

Die Schmelztemperaturen der Bestandteile betragen: Basismaterial A: C: 4020 K; SiC: 2973 K; Cu: 1356 K; Si₃N₄: 2173 K; BN: 3273 K und

60 Schutzschicht B: HfC: 4163 K; SiC: 2973 K; B₄C: 2623 K; HfN: 3310 K; BN: 3273 K; Si₃N₄: 3173 K; HfB₂: 3523 K; Rf-Si₂: 1760 K.

Dabei haben die Elemente im Material folgende Aufgaben:

tereinander und dringt leicht in alle Poren des Basismaterials (Kohlenstoff) ein.

Cu: Element mit großer Wärmespeichereigenschaft,

das eine große Wärmemenge bei Temperaturerhöhung des Basismaterials aufnehmen kann. Die Anwesenheit von Kupfer im Basismaterial A führt dazu, daß bei Erwärmung die Temperatur des Materials kleiner ist als die Temperatur der umgebenden Atmosphäre.

Hf, B, N: Elemente, die Verbindungen bilden, welche eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweisen.

Die Schutzschicht B widersteht Temperaturen von 2070-3270 K in Abhängigkeit der Zusammensetzung der Atmosphäre und der Verweilzeit in der Umge- 10 bungstemperatur.

Unter sauerstoffhaltiger Atmosphäre (Luft) erfolgt allmählich eine Oxidation von HfC, SiC, HfN und BN. In der Realität verläuft diese Oxidation so langsam, daß die leicht lösbaren Oxide sich mit den schwerlösbaren und damit weniger chemisch aktiven Verbindungen verbinden, z. B. (Hf, Si) $O_2 \times B_2$.

Diese Reaktionen haben eine Besonderheit: Je höher die Nutzungstemperatur des Erzeugnisses und damit seines Materials ist, desto schlechter sind die thermodynamischen Bedingungen der "Reaktion", d. h., die Reaktion verlangsamt sich.

Die Reaktionsgeschwindigkeit einer solchen Verbindung

HfC + (Hf, Si) \times B₂O₃ \rightarrow HfO₂ + m \times SiO + n \times BO 25 ist wesentlich geringer als z. B. die Reaktion HfC + 3SiO₂ \rightarrow HfO₂ + CO + 3SiO.

Die Oxide haben folgende Schmelztemperatur: HfO₂: 3063 K; B₂O₃: 723 K; SiO₂: 1953 K. Sobald sich die Oxide an der Oberfläche gebildet haben, ist die Umwandlung 30 beendet.

Unter den Bedingungen der Wärmebeanspruchung des Erzeugnisses in sauerstoffhaltiger Atmosphäre, also beispielsweise beim harten Einsatz von Bremsscheiben, Führungen, Lagerschalen, Lehrdornen u.ä., erfolgt ab einer bestimmten Gebrauchstemperatur (T>1946 K) eine zusätzliche chemische Reaktion, die die Qualität des Materials weiter verbessert.

HfN + 2O₂ → HfO₂ + NO₂
HfC + 2O₂ → HfO₂ + CO₂
SiC + 2O₂ → SiO₂ + CO₂

$$B_4C + 4O_2 → 2B_2O_3 + CO_2$$

 $Si_3N_4 + 7O_2 → 3SiO_2 + 4NO_2$
 $2BN + 7/2 O_2 → B_2O_3 + 2NO_3$ *).

Tiefere Oxidation

Bei einem Temperaturintervall von 723 K (BO) bis 1953 K gehen folgende Reaktionen vor sich:

$$HfN + B_2O_3 \rightarrow HfO_2 + BO + BN$$

 $BN + 2B_2O_3 \rightarrow 5 BO + NO$
 $SiC + 2B_2O_3 \rightarrow SiO + 4BO + CO$.

DESCRIPTION TO THE ADERES !

Zuerst bilden sich die festen Verbindungen HfO₂ und BN, danach gasförmige Verbindungen BO, NO, SiO, CO. Es bleibt HfO₂ erhalten.

Bei Temperaturen höher T=1963 K bildet sich die flüssige Verbindung SiO₂ wie folgt um:

$$\begin{array}{l} \text{HfC} + 3\text{SiO}_2 \rightarrow \text{HfO}_2 + \text{CO} + 3\text{SiO} \\ \text{HfN} + 4\text{SiO}_2 \rightarrow \text{HfO}_2 + \text{NO}_2 + 4\text{SiO} \\ \text{BN} + 2\text{SiO}_2 \rightarrow \text{BO} + 2\text{SiO} + \text{NO} \\ \text{SiC} + 2\text{SiO}_2 \rightarrow 2\text{SiO} + \text{CO}. \end{array}$$

Patentansprüche

1. Erzeugnis auf der Basis von Kohlenstoff, Karbiden und/ oder Di-Karbiden, dadurch gekennzeichnet, daß das Material des Erzeugnisses aus einem Basismaterial A und einer Schutzschicht B besteht, die wie folgt zusammengesetzt sind:

Basismaterial A: $C + SiC + Cu + Si_3N_4 + BN$ und Schutzschicht B: $HfC + SiC + B_4C + HfN + BN$

 $+ Si_3N_4 + HfB_2 + HfSi_2$

2. Erzeugnis nach Anspruch 1, gekennzeichnet, durch ein Basismaterial A mit folgenden Bestandteilen und Schmelztemperaturen: C: 4020 K; SiC: 2973 K; Cu: 1356 K; Si₃N₄: 2173 K; BN: 3273 K.

3. Erzeugnis nach Anspruch 1, gekennzeichnet, durch eine Schutzschicht B mit folgenden Bestandteilen und Schmelztemperaturen: HfC: 4163 K; SiC: 2973 K; B₄C: 2623 K; HfN: 3310 K; BN: 3273 K; Si₃N₄: 3173 K; HfB₂: 3523 K; HfSi₂: 1760 K.

4. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses auf der Basis von Kohlenstoff, Kohlenfaserstoffen, Karbiden und/oder Di-Karbiden mit hoher Oberflächenfestigkeit und großer Temperaturbeständigkeit nach den Ansprüchen 1 bis 3, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a) Ein Rohling auf Basis von Kohlenstoff in Form von Graphit oder Kohlenfaserstoffen wird mit einer Masse von Silizium, Bor, Kupfer und einem oder mehreren schwerschmelzbaren Metallen infiltriert oder getränkt;

b) Es erfolgt eine Reaktion unter Sauerstoffausschluß zur Bildung von zunächst Siliziumkarbid und danzeh Borkorbid.

karbid und danach Borkarbid;

c) Unter Sauerstoffausschluß erfolgen weiterhin die Verfahrensschritte:

c1) Massezunahme des getränkten Rohlings auf 15—150% bei einer Temperatur von 2190—2220 K und einem Druck von 60—400 Pa;

c2) Zwischenkühlung;

40

45

50

c3) Herstellung einer Paste aus Hafnium, Bor, Kohlenstoff und organischen Bindemitteln und Auftragen dieser Paste in einer gleichmäßigen Schicht auf die Oberfläche des Rohlings;

c4) Trocknen des behandelten Rohlings bis zur völligen Ausscheidung der Feuchtigkeit;

c5) Abschließende Wärmebehandlung in Silizium- und Stickstoffatmosphäre.

 Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß Kohlenstoff mit einer Porösität von 15-50% verwendet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als schwerschmelzbares Metall Molybdän, Zirkonium, Hafnium, Wolfram und/oder Tantal dient.

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewichtsprozente sich verhalten wie:

2-7 Gewichtsprozent Bor,

10-20 Gewichtsprozent Kupfer,

5-10 Gewichtsprozent schwerschmelzbare Metalle.

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß sich Siliziumkarbid × Borkarbid mit einem Anteil an Siliziumkarbid von 95-98 Gewichtsprozent formiert.

9. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß sich ein Verhältnis von 1 Anteil Koh-

8

lenstoff zu 0,4 – 1,2 Anteilen Karbide und zu 0,10 – 0,30 Anteilen Silizide und Di-Silizide einstellt. 10. Verfahrer. nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Paste aus einem Pulver, bestehend aus Hafnium (60 – 80%), amorphem Bor (5–15%) und Kohlenstoff (Rest zu 100 %), und einem organischen Bindemittel in Form einer 5–15% wäßrige Lösung von Natrium-Carboxylmethylzellulose besteht.

- 11. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 10 zeichnet, daß das Trocknen des mit Paste behandelten Erzeugnisses bei einer Temperatur T<363 Kerfolgt.
- 12. Verfahren nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch eine Wärmebehandlung des mit getrockne- 15 ter Paste versehenen Rohlings wie folgt:
 - a) Erwärmung auf T = 1870 2020 K mit einem Temperaturgradienten von 100 150 K/h.;
 - b) Halten der Temperatur T=1870-2020 K im Verlaufe von 15 bis 120 Minuten;
 - c) Erwärmen der Temperatur auf T=2120-2220 K mit einem Temperaturgradienten von 100-130 K/h;
 - d) Halten dieser Temperatur im Verlaufe von 15-20 Minuten;
 - e) Abkühlung des Erzeugnisses auf eine Temperatur von 870 1070 K mit einem Temperaturgradienten von 100 300 K/h.
- 13. Erzeugnis aus nach einem der Ansprüche 4 bis 12 hergestellten Verfahren, gekennzeichnet durch 30 die Verwendung als Bremsscheiben, Lagerschalen, Führungen, Lehrdorne.

35

40

45

50

55

60

- Leerseite -

Wear and heat resistant carbon or carbide product

Patent Number:

DE19642506

Publication date: 1997-10-23

Inventor(s):

WINZLER HANS-WERNER (DE); JAEHRIG HEINZ-PETER DR ING (DE);

RODNOVA VALERIA V (RU); KOKUZKIN BORIS J (RU)

Applicant(s):

SIBCO GMBH (DE)

Requested

Patent:

☐ DE19642506

Application

Number:

DE19961042506 19961015

Priority Number

(s):

DE19961042506 19961015

IPC

Classification:

C04B41/85; C04B35/58; C04B35/577; C04B35/84

EC Classification: <u>C04B41/52</u>, <u>C04B35/65</u>, <u>F16D69/02D</u>

Equivalents:

Abstract

New heat resistant carbon, carbide and/or dicarbide products comprise: (A) a base material consisting of the components (melting temperatures in brackets) C (4020 K), SiC (2973 K), Cu (1356 K), Si3N4 (2173 K) and BN (3273 K); and (B) a protective layer consisting of HfC (4163 K), SiC (2973 K), B4C (2623 K), HfN (3310 K), BN (3273 K), Si3N4 (3173 K), HfB2 (3523 K) and HfSi2 (1760 K). Also claimed is a process for producing the above carbon, carbide and/or dicarbide products with high surface strength and high temperature resistance, by: (i) infiltrating a carbon-based preform, in the form of graphite or carbon fibres, with silicon, boron, copper and one or more refractory metals, (ii) reacting the preform, in the absence of oxygen, to form firstly silicon carbide and then boron carbide; (iii) increasing weight by 15-150% at 2190-2220 K and 60-400 Pa; (iv) intermediate cooling; (v) applying a uniform surface layer of a paste of hafnium, boron, carbon and organic binder (preferably sodium carboxy-methyl cellulose): (vi) complete drying; and (vii) heat treatment in a silicon and nitrogen atmosphere. Further claimed is a product produced by the above process and used as a brake disc, bearing shell, guide or calibration

Data supplied from the esp@cenet database - 12

DOCKET NO: SGL 02/10

SERIAL NO: 10/617,640

APPLICANT: Benitsch

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100